

求人情報

企業コード:9052 ジョブコード:20240215-093-01-004

マネージャーレベル

ポジション名	【伊勢原/半導体部品開発・分析】プライム市場上場/福利厚生◎
この求人情報の取扱い会社	株式会社 リクルート（リクルートエージェント / Recruit Agent）
企業名	日本発条(株)
掲載開始・更新	2024-05-15 / 2024-05-15
職 種	機械（自動車/プラント/精密機器） - プログラマー(制御系)
業 種	自動車・輸送機器メーカー
勤務地	アジア 日本 神奈川県
仕事内容	<p>車両用ばねから家電・情報機器用精密ばね、自動車用シートの開発まで幅広く展開している当社にて半導体製造装置部品向けの部品開発に伴う金属材料の分析、および実験評価、治工具の設計をお任せ致します。</p> <p>【詳細】</p> <ul style="list-style-type: none">・金属材料に関する分析解析（金属材料の材料試験、分析、組織観察）・半導体製造装置部品の開発（治具設計、実験計画）
企業について(社風など)	<p>■懸架ばね、自動車用シート、精密ばね、HDD用サスペンション、HDD用機構部品、産業機器（ろう付製品、セラミック製品、配管支持装置、ポリウレタン製品、金属ベースプリント配線板、駐車装置、セキュリティ製品）の製造販売</p> <p>従業員数 20560名</p>
応募条件	<p>【いずれも必須】・金属無機材料の知識がある方</p> <ul style="list-style-type: none">・工場生産技術または研究開発業務経験のある方（実務経験3年以上）・TOEIC(R)テスト400点以上
英語能力	ビジネス会話 (TOEIC 735-860)
日本語能力	流暢（日本語能力試験1級又はN1）
年 収	日本・円 400万円 ～ 800万円
休 日	年間休日 121日
契約期間	正社員